IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

Inventor

:Shuhei SAKAI, et al.

Filed

:Concurrently herewith

For

:POWER SUPPLY TERMINAL

Serial Number

:Concurrently herewith

February 5, 2004

Commissioner for Patents P.O. Box 1450 Alexandria, VA 22313-1450

PRIORITY CLAIM AND SUBMISSION OF PRIORITY DOCUMENT

SIR:

Applicant hereby claims priority under 35 USC 119 from Japanese patent application number 2003-031491 filed February 7, 2003 and 2004-006330 filed January 14, 2004, copies of which are enclosed.

Respectfully submitted,

Thomas DBean Reg. No. 44,528

Customer Number:

026304

Docket No.: FUJM 20.945

1

日本国特許庁 JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日
Date of Application:

2003年 2月 7日

出 願 番 号 Application Number:

特願2003-031491

[ST. 10/C]:

[JP2003-031491]

出 願

Applicant(s):

人

富士通株式会社

2003年10月21日

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office 今井康



【書類名】 特許願

【整理番号】 0253782

【提出日】 平成15年 2月 7日

【あて先】 特許庁長官殿

【国際特許分類】 H01R 12/04

【発明の名称】 電源供給端子

【請求項の数】 5

【発明者】

【住所又は居所】 神奈川県川崎市中原区上小田中4丁目1番1号 富士通

株式会社内

【氏名】 酒井 修平

【発明者】

【住所又は居所】 神奈川県川崎市中原区上小田中4丁目1番1号 富士通

株式会社内

【氏名】 村田 葉子

【発明者】

【住所又は居所】 神奈川県川崎市中原区上小田中4丁目1番1号 富士通

株式会社内

【氏名】 小島 節男

【特許出願人】

【識別番号】 000005223

【氏名又は名称】 富士通株式会社

【代理人】

【識別番号】 100075384

【弁理士】

【氏名又は名称】 松本 昂

【電話番号】 03-3582-7477

ページ: 2/E

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 001764

【納付金額】

21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】

明細書 1

【物件名】

図面 1

【物件名】

要約書 1

【包括委任状番号】 9704374

【プルーフの要否】

要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 電源供給端子

【特許請求の範囲】

【請求項1】 バックワイヤリングボードに電源を供給する電源供給端子であって、

複数の第1スリットと一対の第1係合部とを有する第1端子部材と、

前記第1端子部材の前記第1スリットに挿入され、先端部分に形成された複数 のプレスフィットピンを有する概略U形状のプレスフィット端子と、

前記プレスフィット端子を前記第1端子部材に固定する固定手段と、

前記プレスフィット端子が挿入される複数の第2スリットと、複数の第3スリットと、一対の第2係合部とを有し、該第2係合部を前記第1係合部に係合することにより、前記プレスフィット端子が前記第2スリット内に部分的に挿入されて前記第1端子部材に取り付けられた第2端子部材と、

それぞれ弾性変形部を有する一対の板ばねが両端部に接合され、該各板ばねを 前記第3スリットに挿入することにより前記第2端子部材に取り付けられ、前記 第2端子部材が前記第1端子部材に取り付けられると前記各板ばねの弾性変形部 が前記プレスフィット端子に圧接する電子部品と、

を具備したことを特徴とする電源供給端子。

【請求項2】 バックワイヤリングボードに電源を供給する電源供給端子であって、

複数のスリットを有する端子部材と、

前記端子部材の前記スリットに挿入され、先端部分に形成された複数のプレスフィットピンと内面に形成された一対の窪みとを有する概略U形状のプレスフィット端子と、

前記プレスフィット端子を前記端子部材に固定する固定手段と、

それぞれ外側に向いた突起を有する一対の板ばねが両端部に接合され、該各突起が前記各窪みに嵌合することにより前記プレスフィット端子に取り付けられた電子部品と、

を具備したことを特徴とする電源供給端子。

【請求項3】 バックワイヤリングボードに電源を供給する電源供給端子であって、

複数のスリットを有する端子部材と、

一対の概略平行に伸長する側壁と、該側壁を連結する中間壁を含んだ概略U形状に形成され、各側壁はその先端に形成された複数のプレスフィットピンと一対の切欠を有しており、該側壁が前記端子部材の前記スリットに挿入されたプレスフィット端子と、

前記プレスフィット端子を前記端子部材に固定する固定手段と、

それぞれ一対の係合片と穴を有する一対の金属フレームが両端部に接合され、 該金属フレームを前記切欠中に挿入すると、前記各一対の係合片が前記各側壁を 挟み込むことにより、前記プレスフィット端子に取り付けられる電子部品と、

を具備したことを特徴とする電源供給端子。

【請求項4】 バックワイヤリングボードアセンブリであって、

電源供給のための導体パターンと該導体パターンに接続されたスルーホールを 有するバックワイヤリングボードと、

該バックワイヤリングボードの該スルーホールにプレスフィット実装された電 源供給端子とを具備し、

前記電源供給端子は、複数の第1スリットと一対の第1係合部とを有する第1 端子部材と、

前記第1端子部材の前記第1スリットに挿入され、先端部分に形成された複数 のプレスフィットピンを有する概略U形状のプレスフィット端子と、

前記プレスフィット端子を前記第1端子部材に固定する固定手段と、

前記プレスフィット端子が挿入される複数の第2スリットと、複数の第3スリットと、一対の第2係合部とを有し、該第2係合部を前記第1係合部に係合することにより、前記プレスフィット端子が前記第2スリット内に部分的に挿入されて前記第1端子部材に取り付けられた第2端子部材と、

それぞれ弾性変形部を有する一対の板ばねが両端部に接合され、該各板ばねを 前記第3スリットに挿入することにより前記第2端子部材に取り付けられ、前記 第2端子部材が前記第1端子部材に取り付けられると前記各板ばねの弾性変形部 が前記プレスフィット端子に圧接する電子部品と、

を含んでいることを特徴とするバックワイヤリングボードアセンブリ。

【請求項5】 両側面に設けられた一対の電極を有する表面実装部品と、

該各電極に取り付けられ、前記両側面方向への外力に対して弾性力により反発 する弾性を有する一対の導体部材と、

を備えたことを特徴とする導体部材付き表面実装部品。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】

本発明は、ノイズフィルタ部品を具備した電源供給端子及び該電源供給端子を 使用したバックワイヤリングボード(BWB)アセンブリに関する。

[0002]

【従来の技術】

近年、携帯電話、インターネット等の各種通信システムは、多種多様な形態で 進歩、発展を遂げ、それに伴い各種通信システムが取り扱う情報量についても、 多種多様な形態でその増大化を続けている。

[0003]

このような、各種通信システムには、更なる情報の高密度化、伝送容量の大容量化及び高機能化が要求される傾向にあり、これらを実現するため、各種通信システムを構成する通信装置の消費電力は増加する傾向にある。

[0004]

よって、通信装置は大電流に耐える構成が要求されるようになってきており、 同時に高密度、高周波の信号を処理するため、各通信装置が有するバックワイヤ リングボード (BWB) の構成は多層化の一途を辿り、その厚みも益々増加する 傾向にある。

[0005]

このような通信装置のBWBに電源供給端子を接続する方法としては、プレスフィット端子を用いた無半田接続が一般的である。従来の代表的な電源供給端子は、電源を供給する圧着端子、BWBに挿入されるプレスフィット端子、及びプ

レスフィット端子の一部が収納される端子部材(端子台)を有しており、圧着端子はねじによってプレスフィット端子と電気的に接続されている。

[0006]

電源供給端子はBWBの片面側から挿入され、その挿入方向に対するBWBの 裏面側には、ノイズフィルタ回路を構成する複数のキャパシタが実装されている

[0007]

ノイズフィルタ回路は耐EMI対策のために設けられている。例えば、電源線へのノイズであれば、同じ電源線に接続されている他の機器に悪影響を及ぼす恐れがある。

[0008]

このような問題に対して、国際規格IECを制定化しており、欧州ではそのままIEC規格を使用しているが、日本ではVCCI,米国ではFCC等のように各国では独自規格に読み替えをしている。

[0009]

しかし、上述した従来の電源供給端子の接続方法では、ノイズフィルタ回路を構成するキャパシタを直接BWBに実装することとしていたため、BWBへのプレスフィット端子の抜き差し、BWBに実装されたコネクタへの電子回路パッケージの抜き差し、或いはBWBの装置の筐体への取り付けの際に、このBWBに反りが生じた場合、このノイズフィルタ回路を構成するキャパシタが破損してしまうという問題がある。

[0010]

また、BWBにはリフロー半田付けに耐えることのできないコネクタ等の部品が搭載されており、BWBへの部品搭載時における作業効率の面から、ノイズフィルタ回路を構成するキャパシタのBWBへの実装は、半田ごてを用いた手半田によって行われることになる。そのため、この半田付け時の熱ストレスによっても、ノイズフィルタ回路を構成するキャパシタが破損してしまう場合があるという問題がある。

$[0\ 0\ 1\ 1]$

これらの問題点を克服した電源供給端子が、本出願人の出願に係る国際公開公報WO01/99237に開示されている。この国際公開公報に記載された電源供給端子では、BWBと独立したノイズフィルタ回路基板へキャパシタをリフロー半田付けにより実装し、このノイズフィルタ回路基板をプレスフィット端子へ半田付けし、端子部材へ収納するようにしている。

[0012]

【特許文献1】

国際公開公報WO01/99237号公報

[0013]

【特許文献2】

特開2000-251977号公報

[0014]

【発明が解決しようとする課題】

しかし、上述した国際公開公報に記載された電源供給端子では、ノイズフィルタ回路基板をプレスフィット端子へ半田付けにより取り付けているため、製造性が悪く、また、ノイズフィルタ回路基板を収納するための領域を端子部材に設けなければならないため、電源供給端子のサイズが大きくなるという問題がある。

[0015]

よって、本発明の目的は、製造性が良くコンパクトなBWBに電源を供給する 電源供給端子を提供することである。

[0016]

本発明の他の目的は、BWBへ電源供給端子を実装した後でも、電子回路部品の交換や変更などを容易に実施できる電源供給端子を提供することである。

[0017]

【課題を解決するための手段】

本発明の一つの側面によると、バックワイヤリングボードに電源を供給する電源供給端子であって、複数の第1スリットと一対の第1係合部とを有する第1端子部材と、前記第1端子部材の前記第1スリットに挿入され、先端部分に形成された複数のプレスフィットピンを有する概略U形状のプレスフィット端子と、前

記プレスフィット端子を前記第1端子部材に固定する固定手段と、前記プレスフィット端子が挿入される複数の第2スリットと、複数の第3スリットと、一対の第2係合部とを有し、該第2係合部を前記第1係合部に係合することにより、前記プレスフィット端子が前記第2スリット内に部分的に挿入されて前記第1端子部材に取り付けられた第2端子部材と、それぞれ弾性変形部を有する一対の板ばねが両端部に接合され、該各板ばねを前記第3スリットに挿入することにより前記第2端子部材に取り付けられ、前記第2端子部材が前記第1端子部材に取り付けられると前記各板ばねの弾性変形部が前記プレスフィット端子に圧接する電子部品と、を具備したことを特徴とする電源供給端子が提供される。

[0018]

好ましくは、第1端子部材はねじ穴を有し、プレスフィット端子は中間部分に 形成された穴を有しており、固定手段は穴を介してねじ穴に螺合されるねじから 構成される。好ましくは、各第1係合部は係合穴から構成され、各第2係合部は 係合突起から構成される。

[0019]

好ましくは、電源供給端子はねじによりプレスフィット端子に固定された圧着端子を更に含んでいる。更に好ましくは、電子部品は表面実装型キャパシタから構成される。

[0020]

本発明の他の側面によると、バックワイヤリングボードに電源を供給する電源供給端子であって、複数のスリットを有する端子部材と、前記端子部材の前記スリットに挿入され、先端部分に形成された複数のプレスフィットピンと内面に形成された一対の窪みとを有する概略U形状のプレスフィット端子と、前記プレスフィット端子を前記端子部材に固定する固定手段と、それぞれ外側に向いた突起を有する一対の板ばねが両端部に接合され、該各突起が前記各窪みに嵌合することにより前記プレスフィット端子に取り付けられた電子部品と、を具備したことを特徴とする電源供給端子が提供される。

[0021]

本発明の更に他の側面によると、バックワイヤリングボードに電源を供給する

電源供給端子であって、複数のスリットを有する端子部材と、一対の概略平行に伸長する側壁と、該側壁を連結する中間壁を含んだ概略U形状に形成され、各側壁はその先端に形成された複数のプレスフィットピンと一対の切欠を有しており、該側壁が前記端子部材の前記スリットに挿入されたプレスフィット端子と、前記プレスフィット端子を前記端子部材に固定する固定手段と、それぞれ一対の係合片と穴を有する一対の金属フレームが両端部に接合され、該金属フレームを前記切欠中に挿入すると、前記各一対の係合片が前記各側壁を挟み込むことにより、前記プレスフィット端子に取り付けられる電子部品と、を具備したことを特徴とする電源供給端子が提供される。

[0022]

本発明の更に他の側面によると、バックワイヤリングボードアセンブリであっ て、電源供給のための導体パターンと該導体パターンに接続されたスルーホール を有するバックワイヤリングボードと、該バックワイヤリングボードの該スルー ホールにプレスフィット実装された電源供給端子とを具備し、前記電源供給端子 は、複数の第1スリットと一対の第1係合部とを有する第1端子部材と、前記第 1端子部材の前記第1スリットに挿入され、先端部分に形成された複数のプレス フィットピンを有する概略U形状のプレスフィット端子と、前記プレスフィット 端子を前記第1端子部材に固定する固定手段と、前記プレスフィット端子が挿入 される複数の第2スリットと、複数の第3スリットと、一対の第2係合部とを有 し、該第2係合部を前記第1係合部に係合することにより、前記プレスフィット 端子が前記第2スリット内に部分的に挿入されて前記第1端子部材に取り付けら れた第2端子部材と、それぞれ弾性変形部を有する一対の板ばねが両端部に接合 され、該各板ばねを前記第3スリットに挿入することにより前記第2端子部材に 取り付けられ、前記第2端子部材が前記第1端子部材に取り付けられると前記各 板ばねの弾性変形部が前記プレスフィット端子に圧接する電子部品と、を含んで いることを特徴とするバックワイヤリングボードアセンブリが提供される。

[0023]

【発明の実施の形態】

図1を参照すると、本発明第1実施形態の電源供給端子2の断面図が示されて

いる。電源供給端子2は第1端子台(端子部材)4と第1端子台4に嵌合される 第2端子台(端子部材)20を有している。

[0024]

これらの第1及び第2端子台4,20は例えばポリブチレンテレフタレイト(PBT)から形成されるが、PBT

に限定されるものではなく、絶縁性を有し加工が容易な材質であれば制限なく使用することができる。

[0025]

第1端子台4にはプレスフィット端子12が挿入される複数のスリット6と、インサートモールドされた雌ねじ8が形成されている。更に、図2に示すように、第1端子台4の両側には一対の係合穴(一つのみ図示)10が形成されている。

[0026]

第1端子台4のスリット6中にはプレスフィット端子12が挿入される。プレスフィット端子12は、図3に示すように概略U形状に折り曲げられ、一対の側壁12aと、側壁を連結する中間壁12bを有しており、各側壁12の先端には複数のプレスフィットピン14が一体的に形成されている。中間壁12bには固定用の穴15が形成されている。

[0027]

プレスフィット端子12の材料としては、導電性が高くある程度の機械的強度 を有する材質であれば使用可能であり、例えばリン青銅にニッケルメッキを施し たもの等を使用することができる。

[0028]

図1及び図2に示されるように、プレスフィット端子12は第1端子台4のスリット6中に挿入され、圧着端子18を間に挟んで雄ねじ16を雌ねじ8に螺合することにより、第1端子台4に強固に固定される。圧着端子18は電源又はグラウンドに接続される。

[0029]

図4を参照すると、第2端子台(第2端子部材)20への電子部品30、32

の取付方法が示されている。電子部品30,32は例えば表面実装型キャパシタから構成されるが、これに限定されるものではない。

[0030]

30は例えば共振周波数が300kHz~30MHz程度である低周波用キャパシタであり、32は例えば共振周波数が30MHz~100MH程度である高周波用キャパシタである。各キャパシタ30,32はその両側に一対の電極30a,32aを有している。

[0031]

低周波用キャパシタ30の両側に配置された電極30aにはそれぞれ弾性変形部34aを有する板ばね34が半田付け等により固定されている。同様に、高周波用キャパシタ32の両側に配置された電極32aにはそれぞれ弾性変形部36aを有する板ばね36が半田付け等により固定されている。

[0032]

第2端子台20はプレスフィット端子12が部分的に挿入される複数のスリット24と、キャパシタ30,32の板ばね34,36が挿入される複数のスリット26,28を有している。更に、第2端子台20の先端部の両側には図2に示した係合穴10に係合可能な係合突起22が形成されている。

[0033]

低周波用キャパシタ30の板ばね34を矢印38で示すようにスリット26に挿入し、高周波用キャパシタ32の板ばね36を矢印40で示すようにスリット28に挿入することにより、低周波洋キャパシタ30及び高周波用キャパシタ32が第2端子台20に取り付けられる。

[0034]

図5に示すように、キャパシタ30,32の取り付けられた第2端子台20は、第1端子台4の横方向から矢印42で示すように第1端子台4の下側空間部に挿入され、係合突起22を係合穴10に係合することにより、第1端子台4に取り付けられる。

[0035]

この状態が図1の断面図に示されている。第2端子台20が第1端子台4に取

り付けられると、低周波用キャパシタ30の板ばね34の弾性変形部34aがプレスフィット端子12の内面に圧接し、高周波用キャパシタ32の板ばね36の弾性変形部36aがプレスフィット端子12の外面に圧接する。

[0036]

バックワイヤリングボード(BWB)44は電源供給のための導体パターンと、この導体パターンに接続された複数のスルーホールを有している。プレスフィット端子12のプレスフィットピン14をBWB44のスルーホールに挿入することにより、電源供給端子2がBWB44に実装される。キャパシタ30,32はプレスフィット端子12に圧接しているため、プレスフィット端子12を介してBWB44の電源供給用導体パターンに接続される。

[0037]

本実施形態によれば、キャパシタ30,32をプレスフィット端子12に接触させて配置することができるため、高周波用キャパシタ32を用いてノイズフィルタ回路を構成することができ、十分なノイズフィルタ特性を発揮することができる。

[0038]

図6は本発明第2実施形態の電源供給端子に使用可能なプレスフィット端子4 6及び表面実装型キャパシタ等の電子部品30を示している。

[0039]

プレスフィット端子46は概略U形状に折り曲げられ、一対の側壁46aと、側壁46aを連結する中間壁46bを有しており、各側壁46aの先端部には複数のプレスフィットピン48が一体的に形成されている。

[0040]

プレスフィット端子46は例えばリン青銅から形成され、その表面にニッケル メッキが施されている。プレスフィット端子46の中間壁46bには固定用の穴 49が形成されており、各側壁46aの内面には係合穴50が形成されている。

[0041]

キャパシタ30の両側に配置された電極30aには概略L形状に折り曲げられた板ばね52が半田付け等により固定されている。各板ばね52の外面には係合

突起54が形成されている。

[0042]

特に図示しないが、本実施形態のプレスフィット端子46は図1に示したのと 同様な第1端子台4のスリット6に挿入され、プレスフィットピン48がBWB 44のスルーホールに圧入される。

[0043]

キャパシタ30はプレスフィット端子46の横方向からプレスフィット端子46内に挿入され、係合突起54が係合穴50に係合することにより、プレスフィット端子46に実装される。

[0044]

本実施形態においても、キャパシタ30がプレスフィット端子46に直接実装されるため、高周波用キャパシタを使用することができ、十分なノイズフィルタ 特性を発揮することができる。

[0045]

図7(A)は本発明第3実施形態の電源供給端子に使用するのに適した電子部品の斜視図を示しており、図7(B)は図7(A)の7B-7B線断面図を示している。電子部品30は、例えば表面実装型キャパシタから構成され、本実施形態では表面実装型キャパシタを電子部品30として採用した例について説明する。キャパシタ30はその両側に配置された電極30aを有しており、各電極30aには金属フレーム58が半田付け等により固定されている。

[0046]

各金属フレーム58は矩形状の穴59と、一対の係合片60,62を有している。係合片62はその先端が係合片60に近づくように傾斜して形成されている。係合片60の内面には係合突起64が形成されている。

[0047]

図8は本発明第3実施形態の電源供給端子に使用するのに適したプレスフィット端子66を示している。プレスフィット端子66は概略U形状に折り曲げられ、一対の側壁66aと、側壁66aを連結する中間壁66bを有している。

[0048]

各側壁66aはその先端部に一体的に形成された複数のプレスフィット端子6 8と、一対の切欠70を有している。各側壁66aの外面には係合穴72が形成 されている。中間壁66bは固定用の穴69を有している。

[0049]

本実施形態のプレスフィット端子66も、上述した第1及び第2実施形態のプレスフィット端子と同様に、例えばリン青銅から形成され、その表面にニッケルメッキが施されている。

[0050]

図9を参照すると、本発明第3実施形態の電源供給端子2Aの断面図が示されている。本実施形態の電源供給端子2Aの組み立てには、まず端子台4のスリット6中にプレスフィット端子46を挿入する。次いで、圧着端子18を間に挟みながら雄ねじ16を雌ねじ8に螺合することにより、圧着端子18と共にプレスフィット端子46を端子台4に固定する。

[0051]

次いで、プレスフィットピン68の先端側からキャパシタ30の両側に配置された金属フレーム58の矩形状穴59がプレスフィットピン68に干渉されないようにキャパシタ30を挿入し、更に一対の切欠70中に金属フレーム58を一杯に挿入する。

[0052]

この状態で、金属フレーム58の係合突起64がプレスフィット端子66の外面に形成された係合穴72に係合し、キャパシタ30はプレスフィット端子46に実装される。

[0053]

キャパシタ30のプレスフィット端子46への実装終了後、プレスフィットピン68をBWB44のスルーホールに圧入すると、電源供給端子2AがBWB44に実装される。

[0054]

本発明は以下の付記を含むものである。

[0055]

(付記1) バックワイヤリングボードに電源を供給する電源供給端子であって、

複数の第1スリットと一対の第1係合部とを有する第1端子部材と、

前記第1端子部材の前記第1スリットに挿入され、先端部分に形成された複数 のプレスフィットピンを有する概略U形状のプレスフィット端子と、

前記プレスフィット端子を前記第1端子部材に固定する固定手段と、

前記プレスフィット端子が挿入される複数の第2スリットと、複数の第3スリットと、一対の第2係合部とを有し、該第2係合部を前記第1係合部に係合することにより、前記プレスフィット端子が前記第2スリット内に部分的に挿入されて前記第1端子部材に取り付けられた第2端子部材と、

それぞれ弾性変形部を有する一対の板ばねが両端部に接合され、該各板ばねを 前記第3スリットに挿入することにより前記第2端子部材に取り付けられ、前記 第2端子部材が前記第1端子部材に取り付けられると前記各板ばねの弾性変形部 が前記プレスフィット端子に圧接する電子部品と、

を具備したことを特徴とする電源供給端子。

[0056]

(付記2) 前記第1端子部材はねじ穴を有し、前記プレスフィット端子は中間部分に形成された穴を有しており、前記固定手段は前記穴を介して前記ねじ穴に螺合されるねじから構成される付記1記載の電源供給端子。

[0057]

(付記3) 前記各第1係合部は係合穴から構成され、前記各第2係合部は係合突起から構成される付記1記載の電源供給端子。

[0058]

(付記4) 前記ねじにより前記プレスフィット端子に固定された圧着端子を 更に具備した付記2記載の電源供給端子。

[0059]

(付記5) 前記第2端子部材は前記プレスフィット端子の伸長方向と直交する方向から前記第1端子部材に係合固定される付記1記載の電源供給端子。

[0060]

(付記6) 前記電子部品は表面実装型キャパシタから構成される付記1記載の電源供給端子。

[0061]

(付記7) バックワイヤリングボードに電源を供給する電源供給端子であって、

複数のスリットを有する端子部材と、

前記端子部材の前記スリットに挿入され、先端部分に形成された複数のプレスフィットピンと内面に形成された一対の窪みとを有する概略U形状のプレスフィット端子と、

前記プレスフィット端子を前記端子部材に固定する固定手段と、

それぞれ外側に向いた突起を有する一対の板ばねが両端部に接合され、該各突起が前記各窪みに嵌合することにより前記プレスフィット端子に取り付けられた電子部品と、

を具備したことを特徴とする電源供給端子。

[0062]

(付記8) 前記端子部材はねじ穴を有し、前記プレスフィット端子は中間部分に形成された穴を有しており、前記固定手段は前記穴を介して前記ねじ穴に螺合されるねじから構成される付記6記載の電源供給端子。

[0 0 6 3]

(付記9) バックワイヤリングボードに電源を供給する電源供給端子であって、

複数のスリットを有する端子部材と、

一対の概略平行に伸長する側壁と、該側壁を連結する中間壁を含んだ概略U形状に形成され、各側壁はその先端に形成された複数のプレスフィットピンと一対の切欠を有しており、該側壁が前記端子部材の前記スリットに挿入されたプレスフィット端子と、

前記プレスフィット端子を前記端子部材に固定する固定手段と、

それぞれ一対の係合片と穴を有する一対の金属フレームが両端部に接合され、 該金属フレームを前記切欠中に挿入すると、前記各一対の係合片が前記各側壁を 挟み込むことにより、前記プレスフィット端子に取り付けられる電子部品と、 を具備したことを特徴とする電源供給端子。

[0064]

(付記10) 前記端子部材はねじ穴を有し、前記プレスフィット端子は前記中間壁に形成された穴を有しており、前記固定手段は前記穴を介して前記ねじ穴に螺合されるねじから構成される付記9記載の電源供給端子

[0065]

(付記11) バックワイヤリングボードアセンブリであって、

電源供給のための導体パターンと該導体パターンに接続されたスルーホールを 有するバックワイヤリングボードと、

該バックワイヤリングボードの該スルーホールにプレスフィット実装された電 源供給端子とを具備し、

前記電源供給端子は、複数の第1スリットと一対の第1係合部とを有する第1 端子部材と、

前記第1端子部材の前記第1スリットに挿入され、先端部分に形成された複数 のプレスフィットピンを有する概略U形状のプレスフィット端子と、

前記プレスフィット端子を前記第1端子部材に固定する固定手段と、

前記プレスフィット端子が挿入される複数の第2スリットと、複数の第3スリットと、一対の第2係合部とを有し、該第2係合部を前記第1係合部に係合することにより、前記プレスフィット端子が前記第2スリット内に部分的に挿入されて前記第1端子部材に取り付けられた第2端子部材と、

それぞれ弾性変形部を有する一対の板ばねが両端部に接合され、該各板ばねを 前記第3スリットに挿入することにより前記第2端子部材に取り付けられ、前記 第2端子部材が前記第1端子部材に取り付けられると前記各板ばねの弾性変形部 が前記プレスフィット端子に圧接する電子部品と、

を含んでいることを特徴とするバックワイヤリングボードアセンブリ。

[0066]

(付記12) 両側面に設けられた一対の電極を有する表面実装部品と、

該各電極に取り付けられ、前記両側面方向への外力に対して弾性力により反発 する弾性を有する一対の導体部材と、

を備えたことを特徴とする導体部材付き表面実装部品。

[0067]

(付記13) 両側面に設けられた一対の電極を有する表面実装部品と、

一部が折り返された弾性を有する一対の導体部材とを備え、

前記各導体部材は、前記折り返されて対向する面の裏面の少なくとも一部が前 記電極に取り付けられていることを特徴とする導体部材付き表面実装部品。

[0068]

(付記14) 両側面に設けられた一対の電極を有する表面実装部品と、

該表面実装部品に対して外側に膨らむように、該各電極に取り付けられた一対 の弾性導体部材と、

を備えたことを特徴とする導体部材付き表面実装部品。

[0069]

(付記15) 前記各弾性導体部材は、前記両側面から少なくとも2方向には み出し部分を有することを特徴とする付記14記載の導体部材付き表面実装部品

[0070]

【発明の効果】

本発明の電源供給端子によると、電子部品をプレスフィット端子に直接実装したため、従来必要であったノイズフィルタ回路基板を削除することができ、電源供給端子の構造の簡素化を図ることができる。また、半田付けを使用することなく電子部品をプレスフィット端子に直接実装できるため、電源供給端子の製造性を向上することができる。

[0071]

電子部品をプレスフィット端子に直接実装しているため、電子部品として高周波用のキャパシタを使用することができ、十分なノイズフィルタ特性を発揮することができる。更に、電子部品はプレスフィット端子の横方向からの組み込みのため、BWBへ電源供給端子を実装した後でも電子部品の交換や変更などが容易

に実施できる。

【図面の簡単な説明】

【図1】

本発明第1実施形態の電源供給端子の断面図である。

【図2】

プレスフィット端子が取り付けられた第1端子台の斜視図であ。

【図3】

プレスフィット端子の斜視図である。

【図4】

第2端子台への電子部品の取付状態を示す図である。

【図5】

第1端子台への第2端子台の装着状態を示す図である。

【図6】

本発明第2実施形態の電源供給端子に使用するのに適したプレスフィット端子 及び電子部品を示す図である。

【図7】

図7 (A) は本発明第3実施形態の電源供給端子に使用するのに適した電子部品の斜視図、図7 (B) は図7 (A) の7B-7B線断面図である。

【図8】

本発明第3実施形態の電源供給端子に使用するのに適したプレスフィット端子 の斜視図である。

【図9】

本発明第3実施形態の断面図である。

【符号の説明】

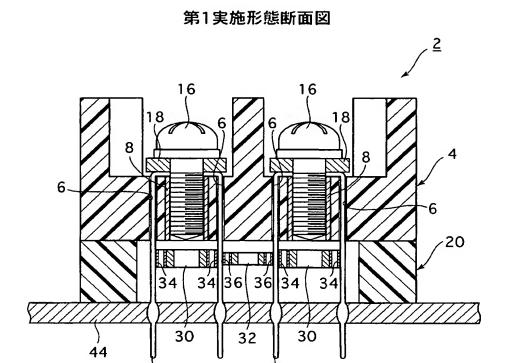
- 2 電源供給端子
- 4 第1端子台(第1端子部材)
- 6 スリット
- 8 雌ねじ
- 10 係合穴

- 12 プレスフィット端子
- 14 プレスフィットピン
- 16 雄ねじ
- 18 圧着端子
- 20 第2端子台(第2端子部材)
- 22 係合突起
- 24, 26, 28 スリット
- 30 低周波用キャパシタ
- 30a 電極
- 34 板ばね
- 32 高周波用キャパシタ
- 3 2 a 電極
- 36 板ばね
- 46,66 プレスフィット端子
- 48,68 プレスフィットピン
- 70 切欠
- 4 4 BWB

【書類名】

図面

【図1】

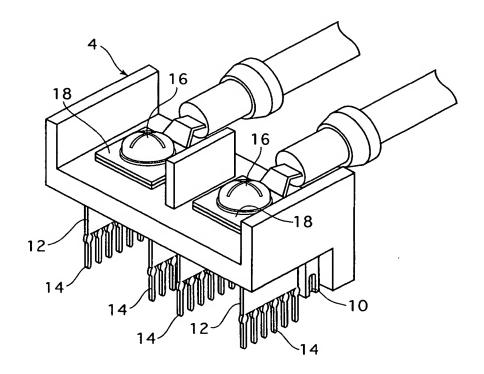


12(14)

12(14)

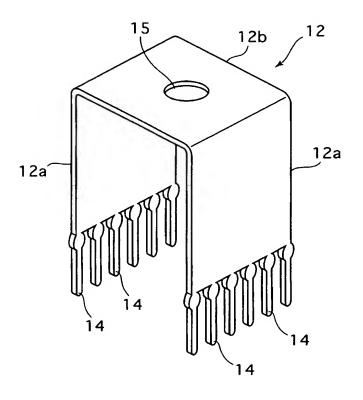
【図2】

プレスフィット端子が取り付けられた第1端子部材



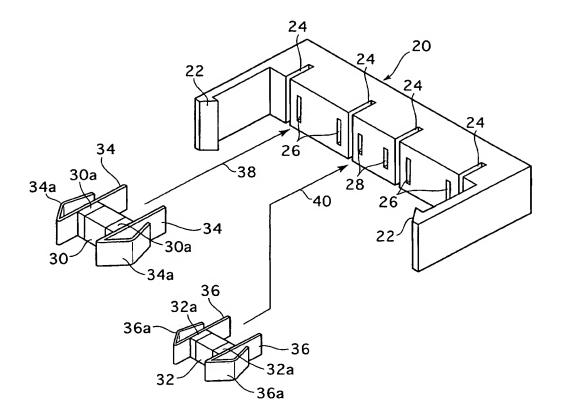
【図3】

プレスフィット端子



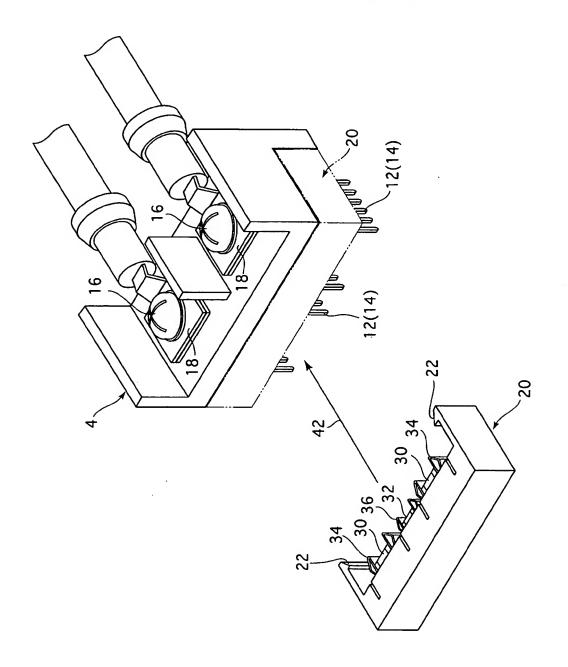
【図4】

第2端子部材への表面実装部品の取り付け



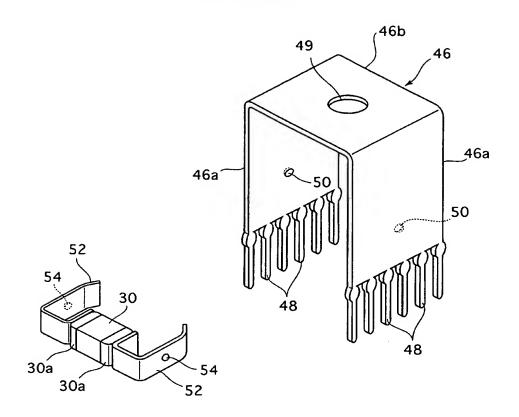
[図5]

第1端子部材への第2端子部材の装着



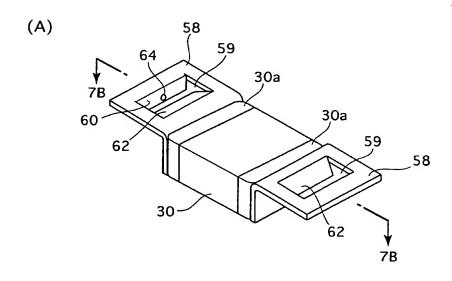
【図6】

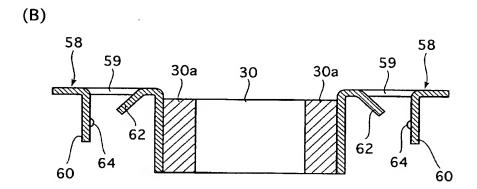
第2実施形態



【図7】

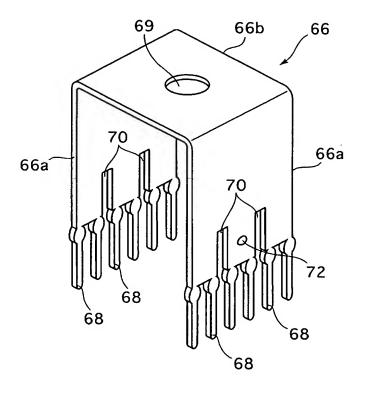
第3実施形態の表面実装部品





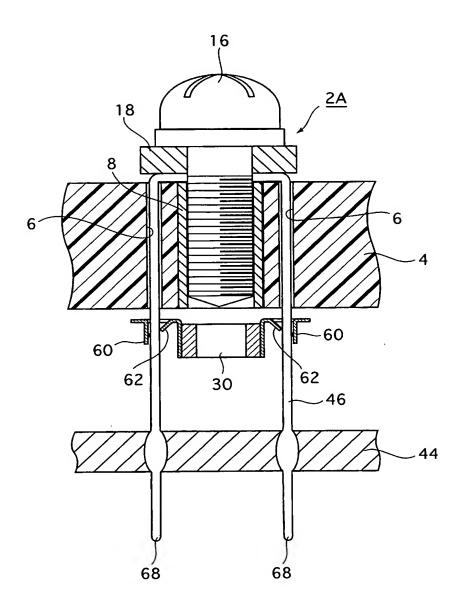
【図8】

第3実施形態のプレスフィット端子



【図9】

第3実施形態断面図



ページ: 1/E

【書類名】

要約書

【要約】

【課題】 電子部品の組み込み及び交換が容易なBWB用電源供給端子を提供することである。

【解決手段】 BWBに電源を供給する電源供給端子であって、複数の第1スリットと一対の係合穴を有する第1端子部材と、第1端子部材の第1スリットに挿入され、先端部分に形成された複数のプレスフィットピンを有するU形状のプレスフィット端子と、プレスフィット端子を第1端子部材に固定するねじとを含んでいる。電源供給端子は更に、複数の第2、第3スリットと、一対の係合突起とを有し、係合突起を係合穴に係合することにより、プレスフィット端子が第2スリット内に挿入されて第1端子部材に取り付けられた第2端子部材と、それぞれ弾性変形部を有する一対の板ばねが両端部に接合され、各板ばねを第3スリットに挿入することにより第2端子部材に取り付けられ、第2端子部材が第1端子部材に取り付けられると各板ばねの弾性変形部がプレスフィット端子に圧接する電子部品とを含んでいる。

【選択図】 図1

特願2003-031491

出願人履歴情報

識別番号

[000005223]

1. 変更年月日

1996年 3月26日

[変更理由]

住所変更

住 所

神奈川県川崎市中原区上小田中4丁目1番1号

氏 名

富士通株式会社